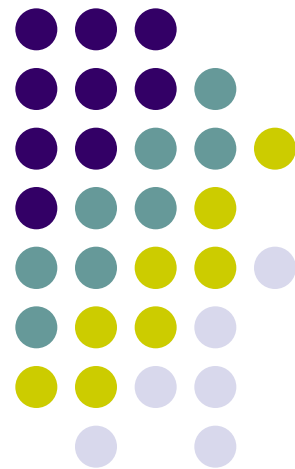




Your Reliable Partner

# 光頡科技股份有限公司 Viking Tech Corp.

## 2024 法人說明會



# 公司簡介



- 成立日期：1997年10月
- 資本額：11.73億元
- 上櫃時間：2011年
- 營運總部：台灣 新竹
- 工廠：

新竹一廠



新竹二廠



高雄廠

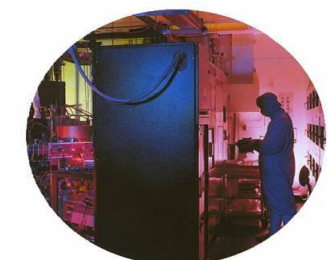
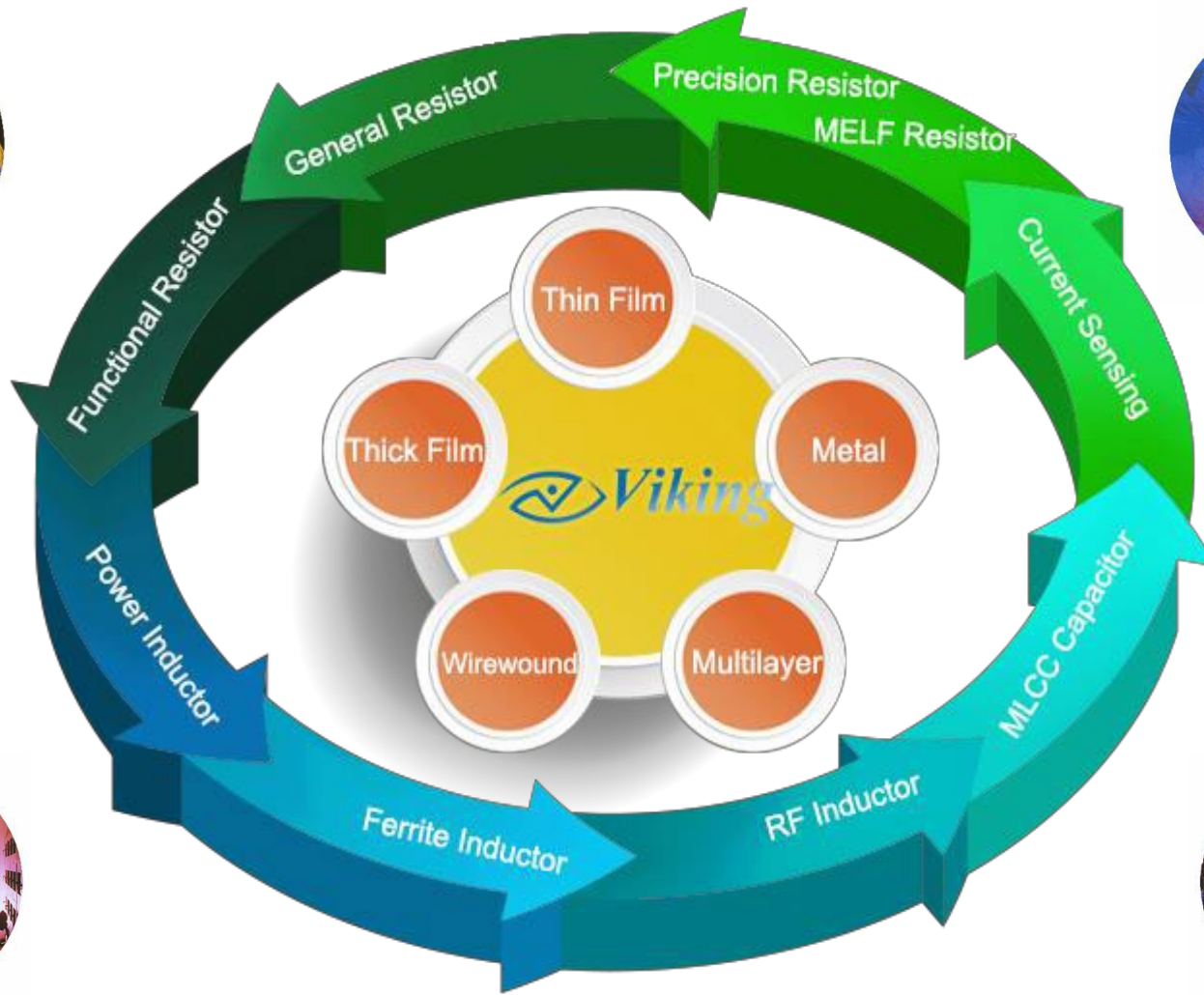


無錫廠



# 核心技術及主要產品

薄膜技術, 厚膜技術, 合金技術, RF



# 產品簡介



## 電阻系列

- 薄膜精密電阻
- 厚膜電阻
- 高阻值電阻
- 高壓電阻
- 微電阻
- 金屬膜精密電阻
- 功率電阻
- 汽車級
- 抗硫化精密電阻
- 超低電阻（合金）貼片電阻
- 排阻
- 其他特殊電阻

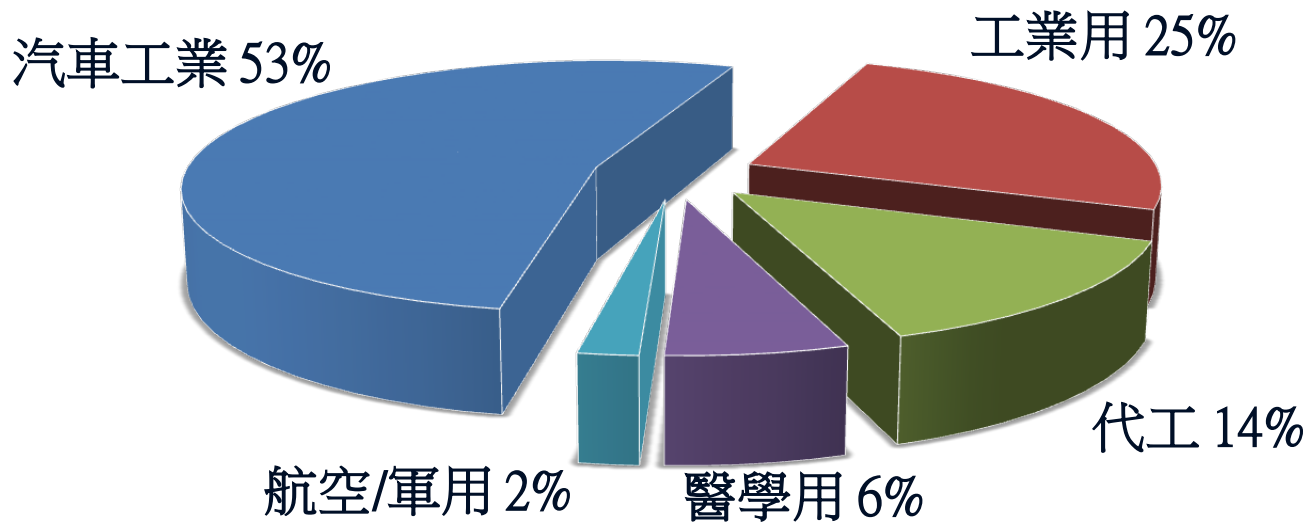
## 電感系列

- 薄膜高頻電感
- 繞線高頻電感
- 積層高頻電感
- 一般晶片電感
- **SMD**功率電感
- **EMI**濾波器

## 電容系列

- 積層陶瓷電容
- 高**Q**值和低**ESR**
- 超高**Q**值和低**ESR**

# 主要應用市場



工業性：智能儀器儀表、電源供應器、光纖、工業機器人…。

醫療性：AED(電擊器)、個人健康電子儀器、血壓計、心電圖顯示、配藥機..。

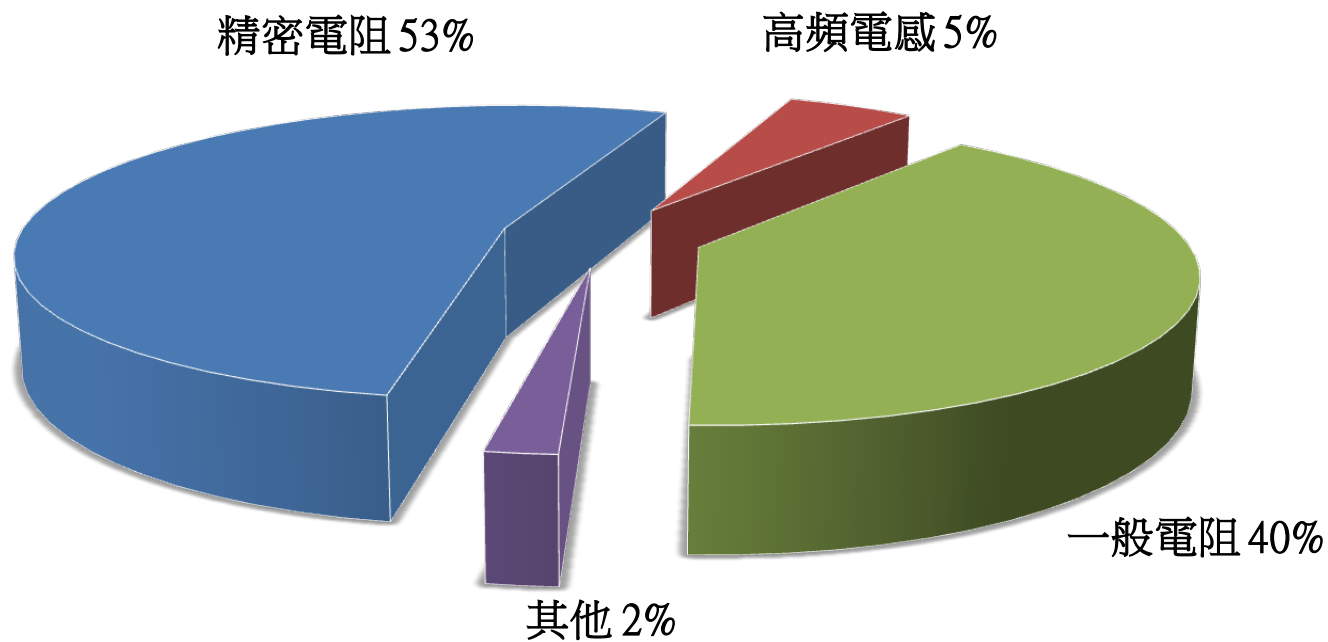
車用性：BMS、ADAS、ESU(車身穩定控制)、ECU、充電樁、車燈、娛樂設備、電子鎖、後視感應…。

航空/軍用：通信系統、衛星系統…。

# 主要產品之銷售比重



## 2024年H1



# 光韻的被動元件優勢



先進薄膜製程,精密規格



ERP/APS系統管理,  
有效控制成本



完整尺寸規格,面對各  
類市場需求.



IATF16949/ISO13485  
汽車及醫療產業各類  
認證齊全



快速反應,客製服務

**CP↑**

高良率,自主材料研發團隊

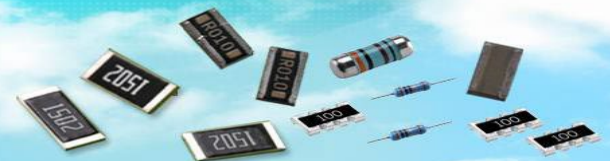


交期快速,庫存完整,  
樣品齊全



優秀研發團隊,持續創新

# 主要客戶



## Industrial / Medical

## Automotives

 PEPPERL+FUCHS

 Tyco Electronics

 Great Wall 长城

 OMRON

 Danfoss

 MW  
MEAN WELL

 SIEMENS

 ABB

 SMA

 UNI-T

 Roche

 ADVANTECH

 mindray 迈瑞

 Johnson & Johnson

 Rossmax<sup>®</sup> medical

 国家电网  
STATE GRID  
南瑞集团公司  
NARI GROUP CORPORATION

 LARSEN & TOUBRO  
It's all about Imagineering

 Agilent Technologies

 BOSCH

 HELLA

 MARELLI

 KIA

 MARQUARDT

 HYUNDAI  
MOBIS

 CASCO

 LOOSE

## Aerospace / Military

 AAI  
AeroVision Avionics, Inc.  
利翔航太電子股份有限公司

被動元件、主動服務！



# 合併綜合損益表(1)



單位：新台幣 仟元

	2021年		2022年		2023年		2024年1~6月	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	3,106,485	100.0	3,161,885	101.8	2,553,243	100.0	1,300,055	100.0
營業成本	(2,095,677)	(67.5)	(2,083,531)	(67.1)	(1,845,306)	(72.3)	(942,406)	(72.5)
營業毛利	1,010,808	32.5	1,078,354	34.7	707,937	27.7	357,649	27.5
營業費用	(399,686)	(12.9)	(439,514)	(14.1)	(399,343)	(15.6)	(211,949)	(16.3)
營業利益	611,122	19.6	638,840	20.5	308,594	12.2	145,700	11.2
營業外收入及支出	(18,224)	(0.6)	100,063	3.2	16,753	0.7	35,573	2.7
稅前淨利	592,898	19.0	738,903	23.7	325,347	12.7	181,273	13.9
所得稅費用	(113,319)	(3.6)	(150,726)	(4.9)	(63,151)	(2.5)	(34,899)	(2.7)
本期淨利	479,579	15.4	588,177	18.9	262,196	10.3	146,374	11.3
本期淨利(歸屬於母公司)	474,517	15.3	585,452	18.8	261,813	10.3	145,015	11.2
每股盈餘(新台幣元)	4.04		4.99		2.23		1.24	

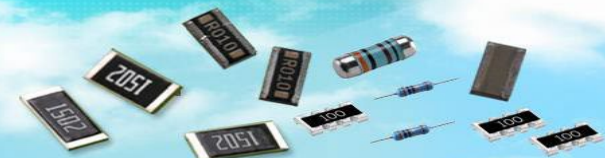
# 合併綜合損益表(2)



單位：新台幣 仟元

	2024年第二季		2024年第一季		季成長 Change(%)	2023年第二季		年成長 Change(%)
	金額	%	金額	%		金額	%	
營業收入	707,951	100.0	592,104	100.0	19.6	658,103	100.0	7.6
營業成本	(499,753)	(70.6)	(442,653)	(74.8)	12.9	(459,958)	(69.9)	8.7
營業毛利	208,198	29.4	149,451	25.2	39.3	198,145	30.1	5.1
營業費用	(109,068)	(15.4)	(102,881)	(17.4)	6.0	(101,184)	(15.4)	7.8
營業利益	99,130	14.0	46,570	7.9	112.9	96,961	14.7	2.2
營業外收入及支出	11,239	1.5	24,334	4.1	(53.8)	13,812	2.1	18.6
稅前淨利	110,369	15.6	70,904	12.0	55.7	110,773	16.8	(0.4)
所得稅費用	(19,792)	(2.8)	(15,107)	(2.6)	31.0	(24,258)	(3.7)	(18.4)
本期淨利	90,577	12.8	55,797	9.4	62.3	86,515	13.1	4.7
本期淨利(歸屬於母公司)	89,062	12.6	55,953	9.4	59.2	86,684	13.2	2.7
每股盈餘(新台幣元)	0.76		0.48			0.74		

# 合併綜合損益表(3)



單位：新台幣 仟元

	2024年H1		2023年H1		年成長 Chanie(%)
	金額	%	金額	%	
營業收入	1,300,055	100.0	1,331,043	100.0	(2.3)
營業成本	(942,406)	(72.5)	(931,058)	(69.9)	1.2
營業毛利	357,649	27.5	399,985	30.1	(10.6)
營業費用	(211,949)	(16.3)	(199,068)	(15.0)	6.5
營業利益	145,700	11.3	200,917	15.1	(27.5)
營業外收入及支出	35,573	2.7	12,433	0.8	186.1
稅前淨利	181,273	13.9	213,350	16.0	(15.0)
所得稅費用	(34,899)	(2.7)	(44,733)	(3.4)	(22.0)
本期淨利	146,374	11.3	168,617	12.7	(13.2)
本期淨利(歸屬於母公司)	145,015	11.2	169,031	12.7	(14.2)
每股盈餘(新台幣元)	1.24		1.44		

# 合併資產負債表(1)

單位：新台幣 仟元

	2021年		2022年		2023年		2024年6月30日	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	777,171	19.5	828,616	20.8	792,389	20.6	605,148	15.7
應收票據及應收帳款	722,137	18.1	560,539	14.1	507,039	13.2	631,864	16.4
存貨	944,115	23.7	843,344	21.2	795,666	20.7	749,972	19.5
不動產、廠房及設備	1,135,559	28.5	1,272,350	31.9	1,278,070	33.2	1,249,130	32.4
總資產	3,985,547	100.0	4,082,211	102.4	3,850,385	100.0	4,073,514	105.8
短期借款	105,000	2.6	5,000	0.1	0	0.0	0	0.0
應付票據及應付帳款	309,438	7.8	180,684	4.5	192,479	5.0	207,802	5.4
流動負債	873,021	21.9	654,272	16.4	484,325	12.6	701,235	18.2
非流動負債	110,476	2.8	88,248	2.2	75,331	2.0	62,949	1.6
總負債	983,497	24.7	742,520	18.6	559,656	14.5	764,184	19.8
總權益	3,002,050	75.3	3,339,691	83.8	3,290,729	85.5	3,309,330	85.9

# 合併資產負債表(2)



單位：新台幣 仟元

	2024年6月30日		2024年3月31日		季成長 Change(%)	2023年6月30日		年成長 Change(%)
	金額	%	金額	%		金額	%	
現金及約當現金	605,148	14.9	632,233	15.9	(4.3)	886,514	21.1	(31.7)
應收票據及應收帳款	631,864	15.5	510,463	12.9	23.8	587,486	14.0	7.6
存貨	749,972	18.4	783,581	19.8	(4.3)	771,236	18.4	(2.8)
不動產、廠房及設備	1,249,130	30.7	1,241,561	31.3	0.6	1,284,978	30.6	(2.8)
總資產	4,073,514	100.0	3,966,446	100.0	2.7	4,202,194	100.0	(3.1)
短期借款	0	0.0	64,000	1.6	(100.0)	0	0.0	
應付票據及應付帳款	207,802	5.1	190,543	4.8	9.1	194,143	4.6	7.0
流動負債	701,235	17.2	541,435	13.7	29.5	928,511	22.1	(24.5)
非流動負債	62,949	1.5	69,627	1.8	(9.6)	78,006	1.9	(19.3)
總負債	764,184	18.8	611,062	15.4	25.1	1,006,517	24.0	(24.1)
總權益	3,309,330	81.2	3,355,384	84.6	(1.4)	3,195,677	76.0	3.6

# 未來公司發展策略



專注發展核心技術，提升製程能力，滿足第三代半導體規格需求(高壓、高頻、高功率、高溫)

持續開發與行銷車用/醫療/工業設備應用領域

開發與行銷高階電子元件，滿足智能產品應用領域

持續提升顧客滿意度，強化供應關係



# Q&A



**Thank you !**

